

	生产工艺，自主研发的 LDK 二代产品较一代介电损耗降低约 20%，石英布（Df: 0.0002~0.0004）与 LOW CTE 纱、布（热膨胀系数约 3ppm/°C）等材料精准满足 5G 基站天线、高速电路板及 AI 服务器的高频性能与尺寸稳定性需求。公司低介电玻纤已批量应用于 5G 高端通信设备，并加速布局 6G、人工智能及物联网等前沿领域，为“中国芯”的崛起提供关键材料支撑。接下来，公司也将持续强化跨部门合作，推动 LDK 等高端产品研发、生产与市场的无缝衔接，进一步改善生产作业情况，提升产品良品率和稳定性，推动 LDK 纱、布产品的持续、稳定供给。 3.请介绍下一步公司在低介电电子玻璃纤维产能方面的规划？ 5G 用低介电玻璃纤维产品因其优异性能，有很高的技术壁垒，公司是较早开始进行低介电玻璃纤维产品研发、生产的企业，并已在前期投入了较大的研发力量，已在部分高端手机、5G 高频通信用关键透波制品等产品上得到应用。目前，受 AI 行业的影响，PCB 领域对 LDK 产品需求旺盛，对产品品质及稳定性供应要求较高，接下来公司将积极研判市场变化，紧跟市场需求，不断优化产品性能，以满足 5G 通信设备对低介电、高性能材料快速发展的需求。 4.公司海外生产情况如何？未来公司有无新的规划？ 公司积极推进全球化布局，已在巴西、巴林、摩洛哥等国家建立了玻璃纤维及制品的现代化生产基地，并在美国、荷兰、香港等关键市场设立了专业的贸易子公司，构建了覆盖全球的营销服务网络。凭借产品质量和服务能力的优势，公司与北美、中东、欧洲、南美、东亚等地区的客户建立了长期稳定的战略合作关系，海外业务运营稳健，发展态势良好。 面对复杂多变的国际形势，公司将充分发挥全球布局优势，持续强化海外生产基地的核心竞争力，深化本地化运营，同时积极把握国际市场新机遇，推动海外业务实现更高质量的发展。 本次活动公司人员与调研人员进行了充分的沟通与交流，严格遵守相关制度，没有出现重大信息泄露现象。
--	--



附件清单(如有)	无
日期	2025 年 7 月 17 日